



產品保存期限

- 儲存環境避免直接照射，並作好溫濕管控。
- 儲存環境宜控制在5~30°C，相對濕度RH40~60%。
- 產品尚未安裝前請勿開封，一旦開封請儘快安裝完畢。為使產品維持良好之焊接性，請確實遵守以下保存條件。

	開封前	開封後
• SMD型	交貨6個月內	30天內
• 長腳型 袋裝產品	交貨1年內	7天內



- 儲存需避開高濕，鹽霧或油霧之環境。
- 儲存時應避免儲存環境溫度變化過於激烈，濕度過高或過低，濕度過高和溫差過大容易導致水蒸氣凝結現象，濕度過低容易導致靜電強度過高。故濕度會造成電子游離，最終導致產品產生短路現象。
- 長時間儲存時，最好儲存在惰性氣體(如N₂)中。
- 應使用抗靜電的材料來裝存產品
- 儲存勿暴露於含有毒氣體如硫化氫，硫酸，硝酸，氯化物，氨水等之環境。



- 儲存需避免暴露於臭氧, 紫外線或其他輻射之環境.
- 超出期限之建議
 - 需確認焊習性是否okay(依客戶自身製程)